

**Höchstzulässige Werte / Maximum rated values****Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	2500	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$ $T_C = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	500 800	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}$, $T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	1000	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Transistor	P_{tot}	5,2	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	500	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	1000	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0\text{V}$, $t_p = 10\text{ms}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	100	kA^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values**Transistor / Transistor**

min. typ. max.

Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 500\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	3,0	3,5	V
	$I_C = 500\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	3,8	4,3	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 40\text{mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,3	5,3	6,3	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G	-	9	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	48	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	4	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 2500\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{CES}	-	-	10	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Oliver Schilling

date of publication: 01.09.2001

approved by: Thomas Schütze

revision: 3

Technische Information / Technical Information

eupec

IGBT-Module
IGBT-Modules

FF 500 R 25 KF1



Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

min. typ. max.

Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 500A, V_{CE} = 1200V$	$t_{d,on}$	-	1,4	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,7\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 25^\circ C,$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,7\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 125^\circ C,$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 500A, V_{CE} = 1200V$	t_r	-	0,25	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,7\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 25^\circ C,$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,7\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 125^\circ C,$					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 500A, V_{CE} = 1200V$	$t_{d,off}$	-	2,2	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5,6\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 25^\circ C,$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5,6\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 125^\circ C,$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 500A, V_{CE} = 1200V$	t_f	-	0,2	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5,6\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 25^\circ C,$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5,6\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 125^\circ C,$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 500A, V_{CE} = 1200V, V_{GE} = \pm 15V$ $R_G = 2,7\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	E_{on}	-	700	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 500A, V_{CE} = 1200V, V_{GE} = \pm 15V$ $R_G = 5,6\Omega, C_{GE}=68nF, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$	E_{off}	-	500	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC}=1200V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	200	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}	-	25	-	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip		$R_{CC'+EE'}$	-	0,37	-	m Ω

Diode / Diode

min. typ. max.

Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 500A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	2,3	2,7	V
	$I_F = 500A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 500A, -di_F/dt = 2000A/\mu s$	I_{RM}	-	480	-	A
	$V_R = 1200V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 1200V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 500A, -di_F/dt = 2000A/\mu s$	Q_r	-	260	-	μAs
	$V_R = 1200V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 1200V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 500A, -di_F/dt = 2000A/\mu s$	E_{rec}	-	160	-	mWs
	$V_R = 1200V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 1200V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$					



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,024	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,048	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module $\lambda_{Paste} \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K} / \lambda_{grease} \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}	-	0,016	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur Sperrschicht junction operation temperature	Schaltvorgänge IGBT(RBSOA);Diode(SOA) switching operation IGBT(RBSOA);Diode(SOA)	$T_{vj,op}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix				
Material Modulbodenplatte material of module baseplate			AlSiC	
Innere Isolation internal insulation			AlN	
Kriechstrecke creepage distance			32	mm
Luftstrecke clearance			19,1	mm
CTI comperative tracking index			>400	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1	5	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M4	M2	2	Nm
	terminals M8		8 - 10	Nm
Gewicht weight		G	1000	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

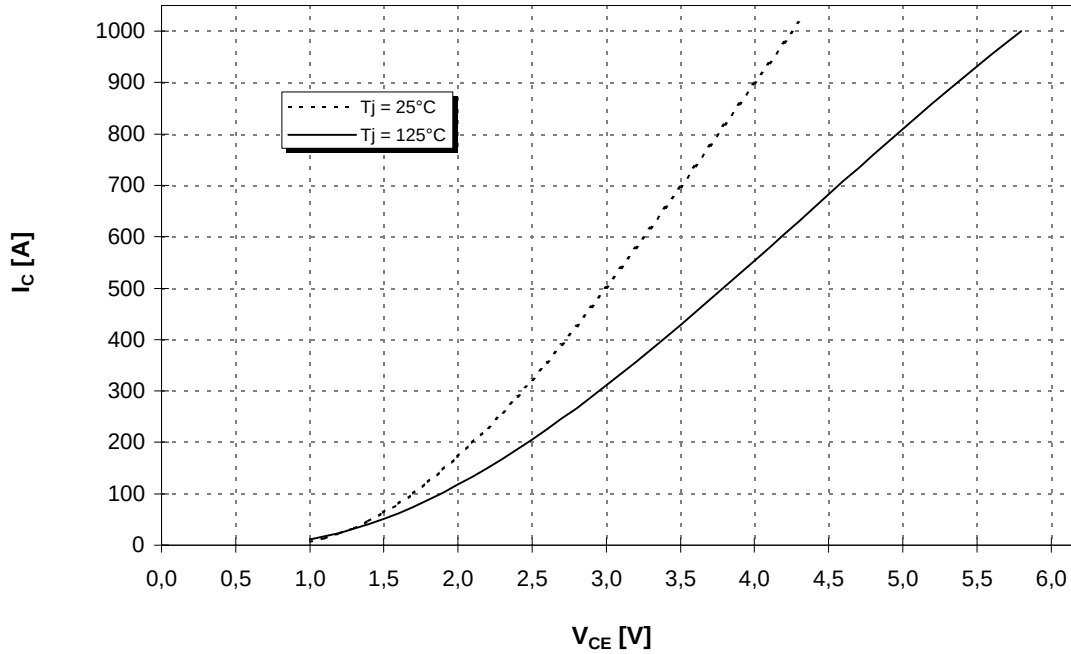
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is
valid in combination with the belonging technical notes.



Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

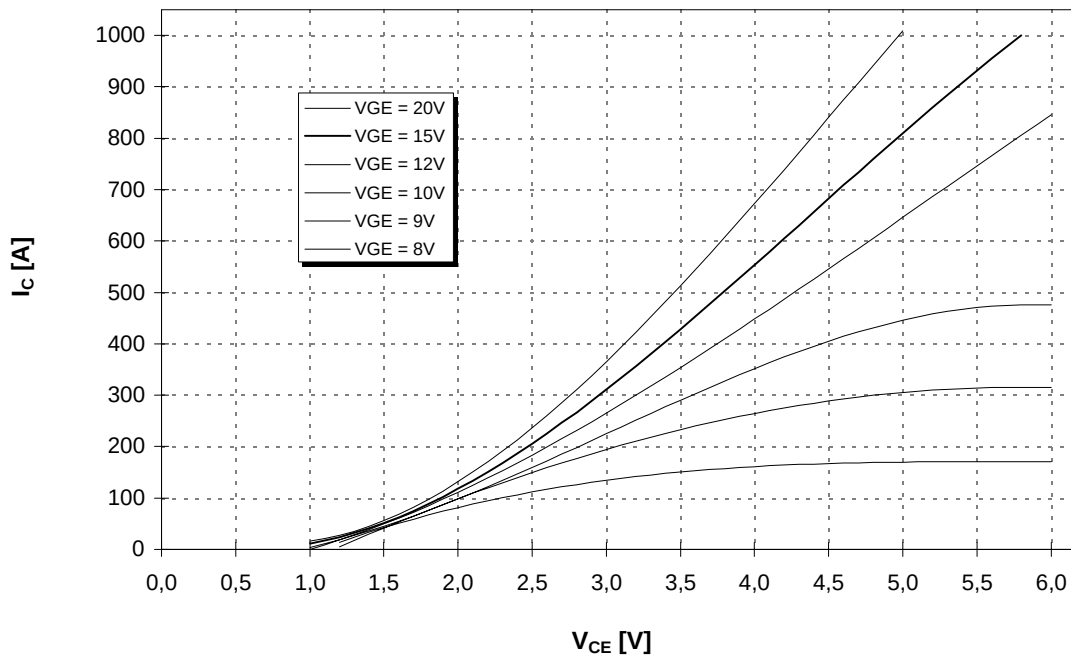
$V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$T_{vj} = 125^\circ C$

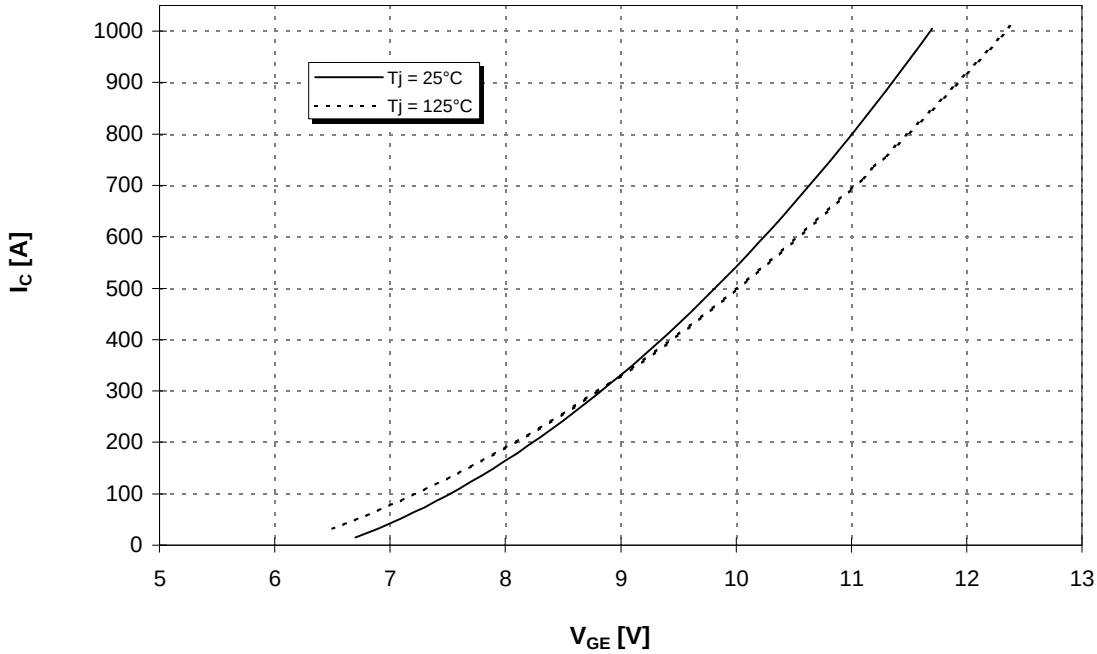




Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)

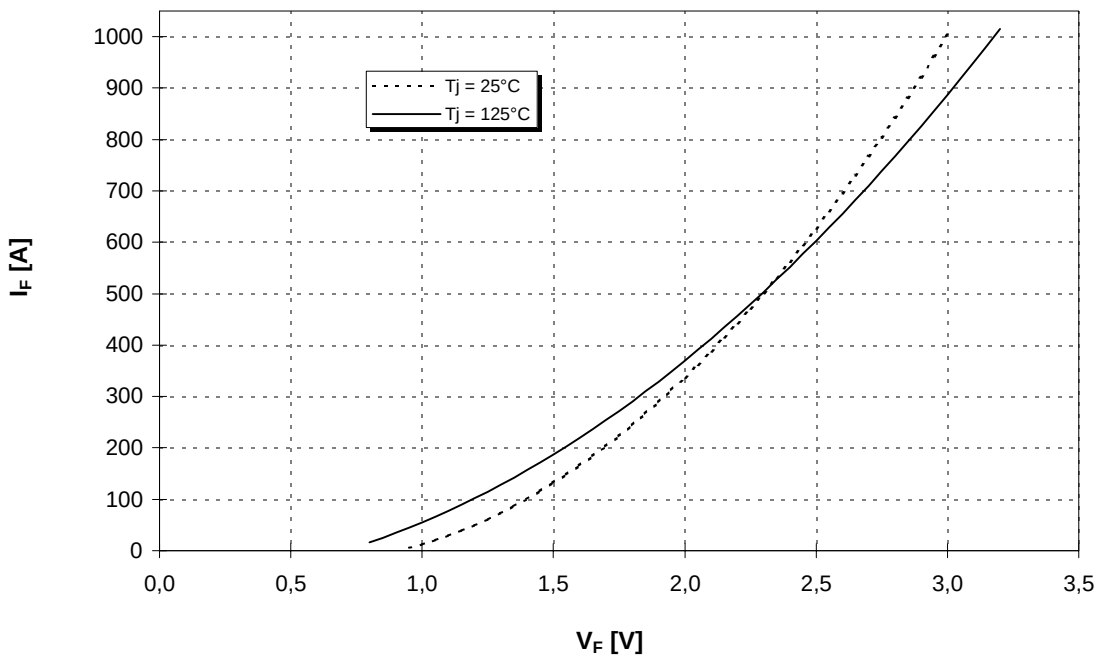
$$I_C = f(V_{GE})$$

$V_{CE} = 10V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$$I_F = f(V_F)$$

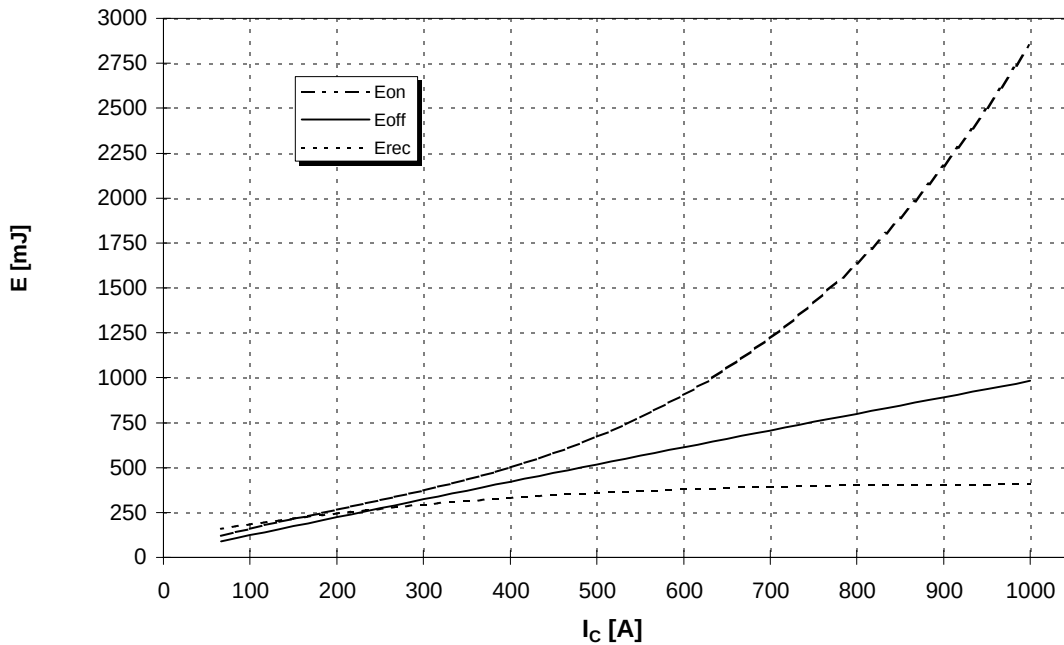




Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$

Switching losses (typical)

$R_{gon}=2,7\Omega$, $R_{goff}=5,6\Omega$, $C_{GE}=68nF$, $V_{GE}=\pm 15V$, $V_{CE}=1200V$, $T_J=125^\circ C$, $L_S=60nH$

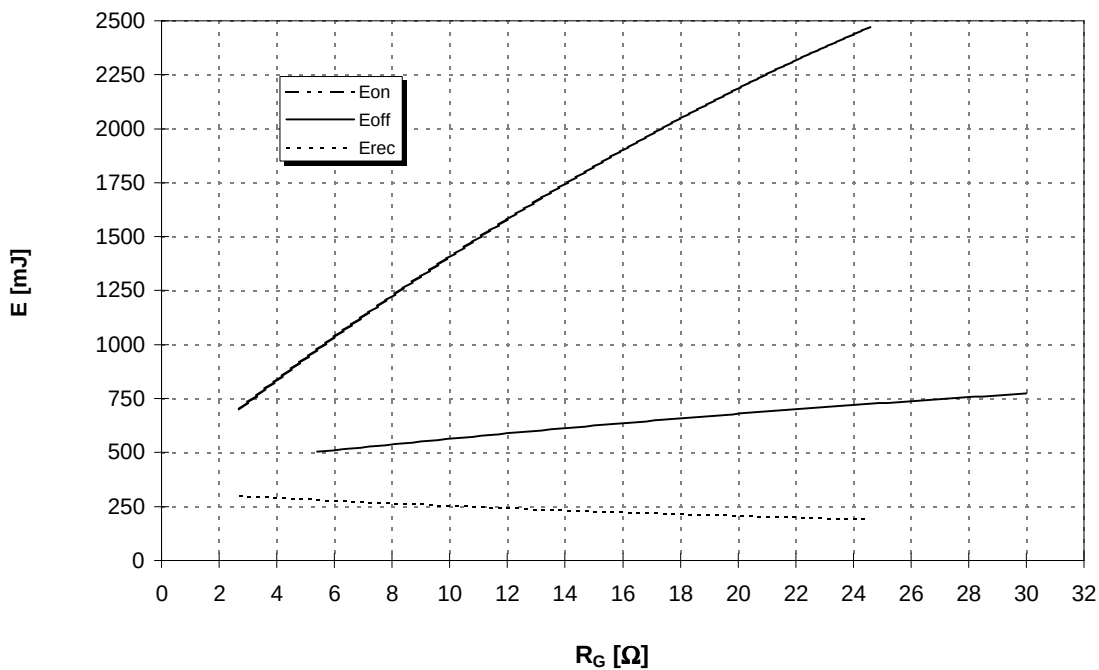


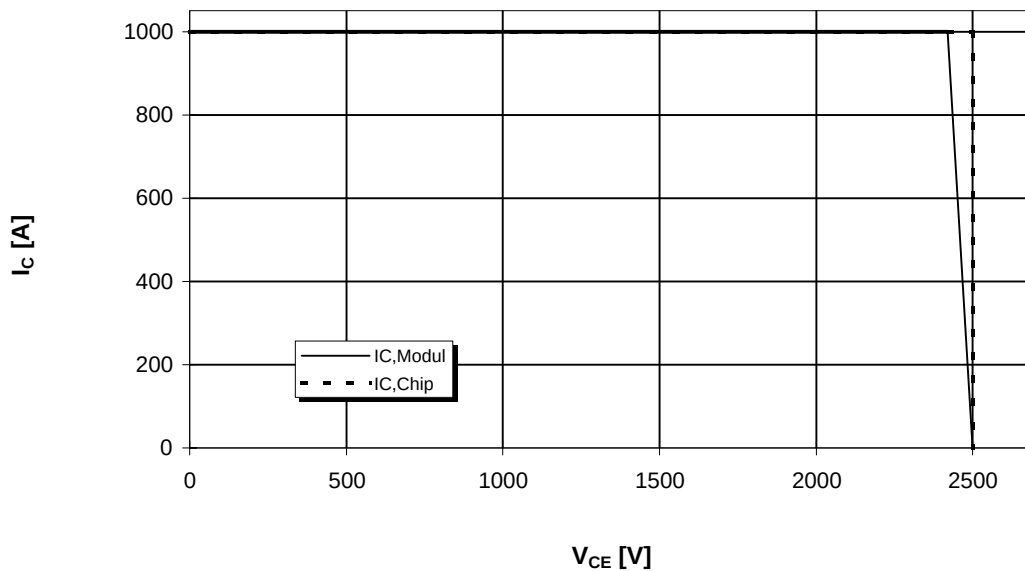
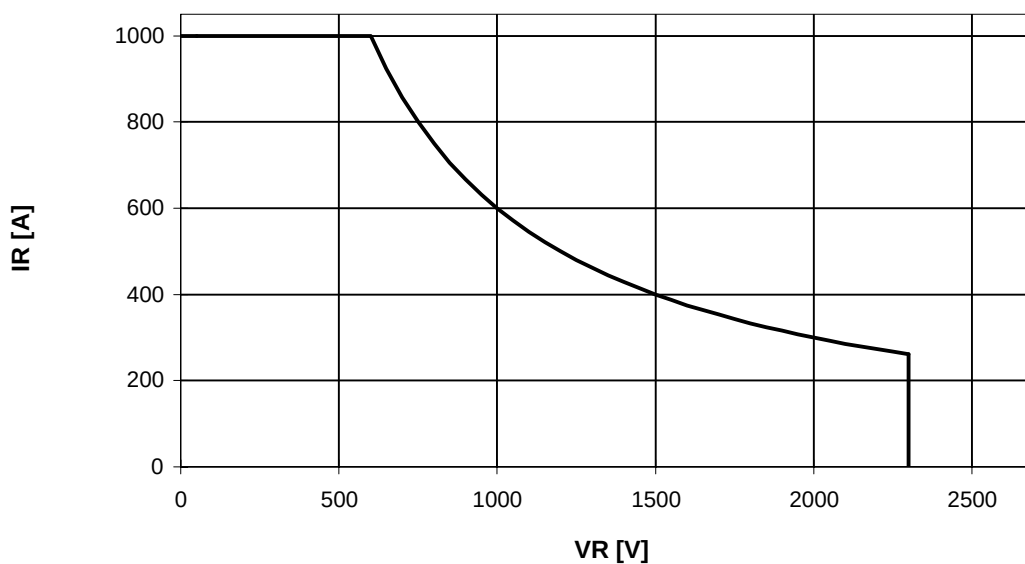
Schaltverluste (typisch)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$

Switching losses (typical)

$I_C=500A$, $V_{CE}=1200V$, $V_{GE}=\pm 15V$, $C_{GE}=68nF$, $T_J=125^\circ C$, $L_S=60nH$

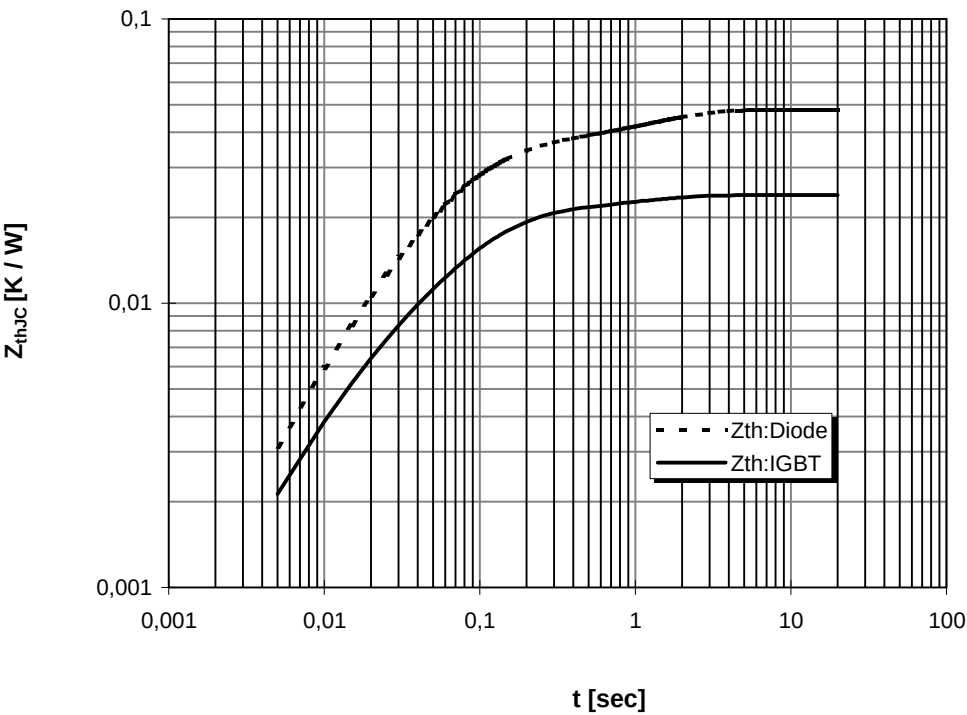


**Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)****Reverse bias safe operation area (RBSOA)** $R_g = 5,6 \text{ Ohm}$, $C_{GE} = 68 \text{ nF}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ **Sicherer Arbeitsbereich Diode (SOA)****safe operation area Diode (SOA)** $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ 



Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

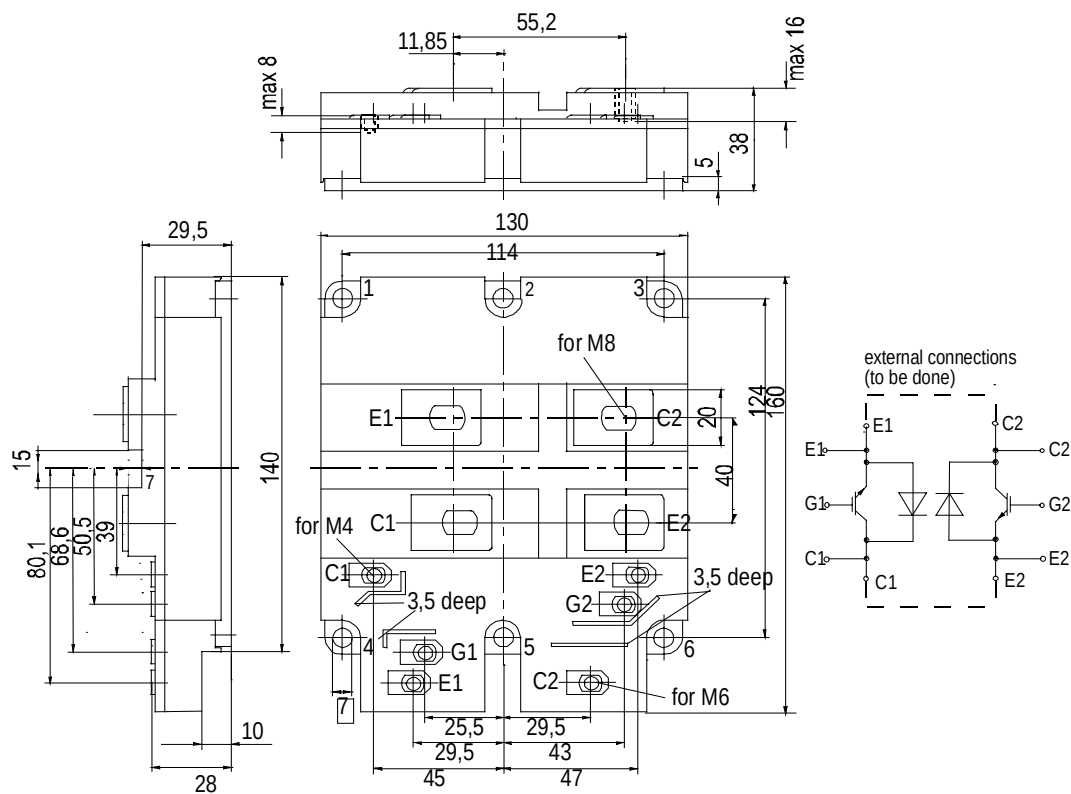
$Z_{thJC} = f(t)$



i		1	2	3	4
r_i [K/kW]	: IGBT	2,7	6,6	11,1	3,6
τ_i [sec]	: IGBT	0,011	0,052	0,103	0,95
r_i [K/kW]	: Diode	6,3	15	13,5	13,2
τ_i [sec]	: Diode	0,025	0,056	0,1	1,31



**Äußere Abmessungen und Schaltbild /
external dimensions and circuit diagram**



IH6